



ICMSSM2020 2020 年第六届机械结构与智能材料国际会议

2020 年 4 月 19 日-20 日

越南, 胡志明市

2020 年第六届机械结构与智能材料国际会议(6th ICMSSM2020)将于 2020 年 4 月 19 日-20 日在越南, 胡志明市召开。此次会议旨在为广大专家、学者、技术人员提供一个高水平科学信息交流平台, 欢迎广大学术精英的加入。

[出版检索]

ICMSSM2020 经同行专家评审录用的论文将全部出版在会议论文集上, 收录在国际期刊 "Materials Science Forum" [ISSN print 0255-5476 ISSN cd 1662-9760 ISSN web 1662-9752, Trans Tech Publications], 被录用的所有论文都将出版在会议论文集, 提交主要数据库 (EI, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR 等) 检索。

您可以作为听众、演示者 (海报/摘要) 或作者 (全文) 参加会议。

会议主题

- T1: 材料科学与工程
 - T2: 机械工程和机电一体化
 - T3: 智能材料
 - T4: 材料制造与加工
- 更多会议主题, 请点击:

<http://www.icmssm.org/pages/cfp.html>

投稿方式

1. CMT 投稿系统:
<https://cmt3.research.microsoft.com/ICMSSM2020>
2. Email: cfp@icmssm.org

重要日期

论文截稿时间: 2019 年 12 月 20 日

注册截止日期: 2020 年 1 月 3 日

录用通知日期: 2019 年 12 月 27 日

会议日期: 2020 年 4 月 19 日-20 日

历史记录



联系方式

联系人: 颜老师

邮箱: cfp@icmssm.org

电话: +86-24-8395 8379 -803

Q Q: 2947191913

微信: 13125407442 网址: <http://www.icmssm.org>



SPONSORED BY

ttp trans tech publications inc.
Publishers in Materials Science Forum

E Compendex on
Engineering Village

Scopus[®]